

QJ

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ/Z 146~160-85

QJ 930~934-85

电子装联标准汇编

1985—10—01 发布

1985—10—01 实施

中华人民共和国航天工业部 批准

目 录

QJ /Z 146-85	导线端头处理工艺细则	(1)
QJ /Z 147-85	电子元器件搪锡工艺细则	(13)
QJ /Z 148-85	漆包线去漆膜工艺细则	(19)
QJ /Z 149-85	镀膜导线酸洗工艺细则	(21)
QJ /Z 150-85	导线热压打标记工艺细则	(25)
QJ /Z 151-85	螺纹连接胶封和点标志漆工艺细则	(29)
QJ /Z 152-85	圆导体带状电缆安装工艺细则	(33)
QJ /Z 153-85	MOS集成电路安装工艺细则	(37)
QJ /Z 154-85	印制电路板组装件装联工艺细则	(41)
QJ /Z 155-85	绕接工艺细则	(51)
QJ /Z 156-85	SO ₁₋₃ 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则	(59)
QJ /Z 157-85	氮化硼浇注工艺细则	(63)
QJ /Z 158-85	汽相清洗工艺细则	(73)
QJ /Z 159.1-85	整机及部件密封灌注工艺细则	(75)
QJ /Z 159.2-85	印制电路板组装件灌封工艺细则	(83)
QJ /Z 159.3-85	局部封装工艺细则	(87)
QJ /Z 159.4-85	磁蕊板灌封工艺细则	(91)
QJ /Z 160-85	手工锡焊工艺细则	(95)
QJ 930-85	绕接技术条件	(105)
QJ 931-85	电子产品控制多余物规范	(115)